(19)日本国特許庁(JP)

⁽¹²⁾公開特許公報(A)

FD

(11)特許出願公開番号

特開平7-228847

(43)公開日 平成7年(1995)8月29日

(51) Int. C1. 6

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

CO9J 11/08

JBC

5/00 J G V

審査請求 未請求 請求項の数14

FΙ

(全16頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-39253

平成6年(1994)2月15日

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 村上 格二

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会

社リコー内

(72)発明者 山口 友行

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会

社リコー内 、

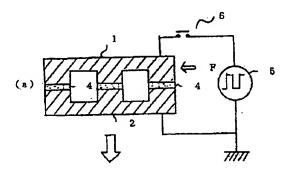
(74)代理人 弁理士 池浦 敏明 (外1名)

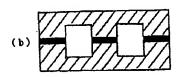
(54) 【発明の名称】接着剤及び接着方法

(57)【要約】

【目的】 従来の接着剤を用いる場合に発生していた被 着体の相対位置のずれを防止でき、あるいは被着体の保 持、圧接を行なうための治具の簡素化が可能な接着剤及 び接着方法を提供する。

【構成】 少なくとも、比抵抗 10 ° Ω c m以上の液状接着性基剤、及び平均粒径 1 μ m以上の親水性粒子を該液状接着性基剤に対し 3 w t %以上含有し、電界を印加することにより増粘または固化することを特徴とする接着剤(電気粘性効果を有する接着剤)。 さらにまた、被着体間にある前記の電気粘性効果を有する接着剤に 2 k V / m m 以上の電界を印加して接着する方法、熱膨張係数の異なる表面が導電性の被着体間の接着に対し、接着剤(従来型あるいは電気粘性効果を有する接着剤)に電圧を印加し、ジュール熱で接着を促進させる方法等。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも、比抵抗 $10^4\Omega$ c m以上の 液状接着性基剤、及び平均粒径 1μ m以上の親水性粒子 を該液状接着性基剤に対し3 w t %以上含有し、電界を 印加することにより増粘または固化することを特徴とする接着剤。

【請求項2】 前記親水性粒子が、0.1m当量/g以上の解離性の官能基を有する粒子であることを特徴とする
請求項1記載の接着剤。

【請求項3】 前記親水性粒子が、その芯部分を構成す 10 る比重1.1以下の高分子重合体層と、その表面部分を 構成する親水基を有する化合物層の少なくとも2層から なる構造の粒子であることを特徴とする請求項1記載の 接着到。

【請求項4】 前記液状接着性基剤が、反応硬化型の基 剤からなることを特徴とする請求項1記載の接着剤。

【請求項5】 前記親水性粒子が、液状接着性基剤と反応する官能基を有することを特徴とする請求項1記載の接着剤。

【請求項6】 前記親水性粒子が、前記液状接着性基剤 20 と反応する化合物または/及び該接着性基剤の硬化反応 を促進する化合物を含浸させたものであることを特徴と する請求項1記載の接着剤。

【請求項7】 電界を印加することにより増粘または固化する接着剤を、実質的に導電性の表面を有する被着体間に存在させ、該接着剤に2kV/mm以上の電界を印加したままの状態で被着体を圧接し、該接着剤を硬化させることを特徴とする接着方法。

【請求項8】 前記印加する電界が、交流電界であることを特徴とする請求項7記載の接着方法。

【請求項9】 接着剤を、実質的に導電性の表面を有する被着体間に存在させ、該接着剤に電界を印加し、該接着剤に流れる電流により接着剤を加熱して該接着剤の硬化を促進することを特徴とする接着方法。

【請求項10】 前記被着体が、熱膨張係数の異なる異種材料で構成され、実質的に被着体全体を加熱することなく、被着体間に存在する前記接着剤のみを加熱することを特徴とする請求項9に記載の接着方法。

【請求項11】 前記接着剤が、電界を印加することにより増粘または固化する接着剤であることを特徴とする 40 請求項9又は10に記載の接着方法。

【請求項12】 実質的に導電性の表面を有する被着体間に存在する接着剤に電界を印加し、流れる電流を検出するかまたは被着体間の静電容量を検出し、検出された電流値または静電容量をフィードバックして被着体間の位置合わせを行なうことを特徴とする接着方法。

【請求項13】 前記接着剤が、電界を印加することにより増粘または固化する接着剤であることを特徴とする請求項12記載の接着方法。

【請求項14】 少なくとも表面の一部が実質的に導電 50 るには工程の処理時間を短くしたり、接着剤の硬化を完

性となっている被着体の該導電性部分に、電界を印加することにより増粘または固化する液体を塗布し、該液体に電界を印加することにより被着体の相対位置がずれないようにした後、該被着体の該液体を塗布していない部分に接着剤を塗布し、あるいは予め塗布した接着剤を硬化せしめて該被着体を接合することを特徴とする接着方法

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電界を印加することにより粘度の増加を示すかあるいは固化する新規な接着剤に関するものである。また本発明は、この新規な接着剤または従来の接着剤を使用した新規な接着方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より用いられている接着剤は、例え ばでん粉、アルギン酸ソーダ、アラビアゴム、カゼイ ン、膠、ゼラチン等の天然物、あるいはポリビニルアル コール、酢酸ビニルーマレイン酸共重合物等の合成髙分 子を水に溶解した水溶性接着剤、酢酸ビニル等の熱可塑 性樹脂を水中分散重合、あるいは強制的に乳化分散せし めたエマルジョン接着剤、ポリ酢酸ビニル、ニトロセル ロース、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、ポリビニル ブチラール、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポ リメタクリル酸エチル、ポリアクリル酸エチル等の熱可 塑性樹脂を、エタノール、トルエン、酢酸エチル、アセ トン等の有機溶媒に溶解せしめた熱可塑性樹脂接着剤、 エポキシ基、ポリイソシアネート基、シアノアクリレー ト等の反応性の高い基を分子構造に有する化合物を含有 30 する熱硬化型接着剤、エチルセルロース、ポリ酢酸ビニ ル、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリイソブチレ ン、アルキド樹脂、クマロンインデン樹脂、ポリスチレ ン等の比較的低融点の熱可塑性樹脂を使用したホットメ ルト型接着剤等が挙げられる。

【0003】これらの従来の接着剤を用いて被着体を接合するときには、接着剤が硬化するまで被着体間の相対位置にずれを生じないように被着体を保持しておく必要があった。被着体が比較的簡素な形状であったり、被着体間の位置ずれの許容範囲が大きい場合には比較的簡単な構造の治具で被着体を保持することにより位置ずれの問題を解決できる。しかしながら、これとは逆に複雑な形状の被着体を接合する場合や、位置精度を要求される場合、圧接や被着体を保持する治具の設計は困難となる。例えば、圧接のために螺子を締める構造の治具では、螺子締めの際に被着体間の相対位置がずれ易いという欠点を有している。

【0004】また、従来の接着接合の問題点として、熱膨張係数の異なる異種の被着体を接合する際に生じる残留応力あるいは位置すれがある。一般に接着剤を硬化するには工程の処理時間を短くしたり、接着剤の硬化を完

全に行なうために、被着体を加熱する方法が取られる。 しかしながら、熱膨張係数の異なる異種の被着体を加熱 すると、被着体間の相対位置が特に被着体の端部におい てずれてしまう。この際に発生する位置ずれが問題にな らないとしても、硬化終了後常温に戻したときに接合部 にずれに対応する応力が残る。

【0005】この応力は特に熱硬化型接着剤等のヤング率が高い接着剤を50μm以下の薄い接着層で用いたときに著しく大きくなり、接着剤離の原因となり易い。この問題を回避するには、接着剤の硬化を常温で行なうこ 10とが考えられるが、この場合、硬化に著しく長い時間を要したり、硬化が不完全で特に接着部に直接水分が接触するような場合には、信頼性のある接合を形成することが不可能となる。

【0006】被着体の如何に関わらず、従来の接着剤あるいは接着方法においては、上記の問題が大なり小なりあるが、インクジェット方式で印字するヘッドのような精密な位置合わせを必要とする接合の場合、特に上記の問題が著しくなる。例えば、近年では特にオンディマンド型のインクジェット方式においては殆どの場合、複数20の吐出口を有する、いわゆる、マルチチャンネルのヘッドが使用される。マルチチャンネルのインクジェット方式のヘッドにおいては非常に微小な位置のずれが問題となる。特にチャンネル間の隔壁とアクチュエーターとの微小な位置ずれあるいはアクチュエーターとノズルとの位置ずれは、チャンネル間の液滴速度のバラツキ、液滴体積のバラツキもしくは吐出方向のバラツキの原因となり、それらのバラツキがあると印字品質が劣化する。

【0007】また、インクジエット方式で印字するヘッドでは、接合部がインクに直接接することが多い。特 30に、チャンネル間の隔壁はインクの流路をチャンネル毎に隔てるための壁であり、必然的に接合部がインクと接することになる。また、ノズル板の接着部もノズル内をインクが通過するため、必然的に接合部がインクと接することになる。このようにインクに直接接合部が接する場合、その接合に使用される接着剤の耐久性が特に高いことが要求される。一般に耐液性の高い接着剤は硬化温度の高い接着剤であり、高い硬化温度で接着剤を硬化せると、前記の通り被接合部材間の位置ずれや残留応力が発生してしまい、印字品質の劣化や耐久性の劣化を生じ 40でしまう。このため、マルチチャンネルを有するインクジエット用ヘッドでは、特にチャンネル数が多くヘッド全体が長くなった場合には大きな問題を生じていた。

63-54547号公報には、輻射線硬化型の接着剤を 用いてヘッド構成部材を一体化する方法が提案されてい る。現状で得られる実用的な輻射線硬化型の接着剤は紫 外線で硬化させるものであるが、通常用いられているへ

外線で硬化させるものであるが、通常用いられているへッド構成部材は紫外線に対し不透明であり、この場合紫 外線を照射しても接合部にまで紫外線は到達しないの で、硬化をすることができない。従って、ヘッド構成部

で、硬化をすることができない。従って、ヘッド構成部 材に著しい制約が科されるという欠点がある。

【0009】さらに、特開昭59-103764号公報 には、拡散接合により接合する方法が提案されている。 拡散接合では強固な接合が得られるが、処理温度が著し く高いため、ヘッドの一部にプラスチックのような耐熱 性の弱い素材を用いていたり、線膨張係数の異なる材料 を用いている場合の制約条件が厳しくなるという欠点が ある。特開昭61-78653号公報には硬化速度の速 い接着剤で仮接着し、次に接着強度の高い接着剤でヘッ ド構成部材を接合する方法が提案されている。この場合 に仮接合の後の接合では接合のための保持治具が不要と なる可能性はあるが、熱膨張係数の異なる部材同士を接 合するときに生じる前記の問題は依然として解決するこ とはできない。特公昭58-5753号公報には、接着 剤やハンダを用いることなく、静電接合により部材を精 密接合したヘッドが提案されている。この接合方法では 寸法精度は保ち易いが、大きな接合力が期待できず、ま た静電気力が劣化するなどの問題がある。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記のような問題点を解消し、従来の接着剤を用いる場合に発生していた被着体の相対位置のずれを防止でき、あるいは被着体の保持、圧接を行なうための治具の簡素化が可能な接着剤及び接着方法を提供することを目的とするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、少なく とも、比抵抗10⁴Ω c m以上の液状接着性基剤、及び 平均粒径 1 μ m以上の親水性粒子を該液状接着性基剤に 対し3wt%以上含有し、電界を印加することにより増 粘または固化することを特徴とする接着剤(以下、電気 粘性効果を有する接着剤と略す)が提供され、特に、前 記親水性粒子が、0.1m当量/g以上の解離性の官能 基を有する粒子であること、また、前記親水性粒子が、 その芯部分を構成する比重1.1以下の高分子重合体層 と、その表面部分を構成する親水基を有する化合物層の 少なくとも2層からなる構造の粒子であること、また、 前記液状接着性基剤が反応硬化型の基剤からなること、 更にまた、前記の親水性粒子中に、液状接着性基剤と反 応する官能基を有すること、また、前記親水性粒子が、 前記液状接着性基剤と反応する化合物または/及び該接 着性基剤の硬化反応を促進する化合物を含浸させたもの ろ.

【0012】また本発明によれば、前記接着剤を、実質 的に導電性の表面を有する被着体間に存在させ、該接着 剤に、2kV/mm以上の電界を印加したままの状態で 被着体を圧接し、該接着剤を硬化させることを特徴とす る接着方法が提供され、特に、印加する電界が、交流電 界であることを特徴とする前記接着方法が提供される。

【0013】また本発明によれば、接着剤を実質的に導 電性の表面を有する被着体間に存在させ、該接着剤に電 界を印加し、該接着剤に流れる電流により接着剤を加熱 10 して該接着剤の硬化を促進することを特徴とする接着方 法が提供され、特に、前記被着体が、熱膨張係数の異な る異種材料で構成され、実質的に被着体全体を加熱する ことなく、被着体間に存在する接着剤のみを加熱し、硬 化を促進すること、またこの時、接着剤が前記電気粘性 効果を有する接着剤であることをそれぞれ特徴とする前 記接着方法が提供される。

【0014】また本発明によれば、実質的に導電性の表 面を有する被着体間に存在する接着剤に電界を印加し、 流れる電流を検出するかまたは被着体間の静電容量を検 20 出し、検出された電流値または静電容量をフィードバッ クして被着体間の位置合わせを行なうことを特徴とする 接着方法が提供され、特に、前記接着剤が電気粘性効果 を有する接着剤であることを特徴とする前記接着方法が 提供される。

【0015】さらにまた本発明によれば、少なくとも表 面の一部が実質的に導電性となっている被着体の該導電 性部分に、電界を印加することにより増粘または固化す る液体(以下、電気粘性液体を略す)を塗布し、該液体 に電界を印加することにより被着体の相対位置がずれな 30 いようにした後、該被着体の該液体を塗布していない部 分に接着剤を塗布し、あるいは予め塗布した接着剤を硬 化せしめて該被着体を接合することを特徴とする接着方 法が提供される。

【0016】以下、本発明を更に詳しく説明する。特定 の電気絶縁性液体中に特定の固体粒子を分散または懸濁 させた液体に、外部から電界を印加すると、液体の粘度 が著しく増大したり固化したりする現象が観察される が、この現象はWinslow効果として知られてい ンパー、油圧制御機器、振動素子等への応用が提案さ れ、また着色剤を添加することにより、画像を形成する ためのプリンターのインクとしての応用も提案されてい

【0017】かかる現象を示す流体(電気粘性流体)と して、米国特許2417850号明細書には、澱粉、小 麦粉、石膏、カーボン、石灰石等の親水性粉体を、鉱物 油、オリーブ油、トランス油等の絶縁性油に懸濁させた 流体が開示されている。また、特公昭52-30273 号公報には、粒子としてイオン交換樹脂を用いる電気粘 50 ト、エチルー2ーシアノアクリレート、nープロピルー

性流体が開示されている。しかしながら、Winslo w効果を有する接着剤は未だ知られていない。

【0018】従来より、接着剤中にアルミニウム粉、銀 粉、タルク、シリカ、炭酸カルシウム、酸化チタン、酸 化亜鉛、石綿、カーボンブラック等の粒子を分散せしめ て使用する方法は公知である。しかしながら、従来の粒 子を添加する目的は、熱膨張係数の低減、ヤング率の増 大、接着剤の塗布を容易にするための増粘、硬化剤との 混合比率の調整、被着体を適当な間隔に保つためのスペ ーサーとして用いるものであり、添加粒子の径は直径で 0. 2μm以下の粒子であるか、稀に1μm以上の粒子 が用いられたとしてもその目的はスペーサーとしたもの で、添加量は3wt%よりも少ないものであった。添加 する粒子の径が 0. 2μm以下の場合、シリカのように 比較的親水性の高い粒子を用いたとしても、電気粘性効 果は発現されない。

【0019】本発明者等は、10⁴Ωcm以上の比抵抗 を有する液状接着性基剤に、該接着性基剤に対し3wt %以上の、平均粒径 1 µ m以上である親水性粒子を懸濁 させることにより、Winslow効果、即ち、電界を 印加することにより、増粘または固化する効果、換言す れば電気粘性効果を有する接着剤を得ることができ、こ の接着剤を用いることにより、あるいはWinslow 効果を有する液体、即ち電気粘性液体を用いることによ り、チャンネル間隔あるいはノズル板等で構成され、精 密な接合を必要とする複数の吐出口を有するインクジェ ット記録用ヘッド等の組立ての際に、精密な接合、接着 をすることができることを見出し、本発明を完成するに

【0020】本発明で用いる接着性基剤は、液状で比抵 抗が10⁴Ω c m以上のものである。接着性基剤の比抵 抗が10⁴Ωcmよりも小さいときには、所望の電気粘 性が得られない。大きな電気粘性効果を得るためには、 接着性基剤の比抵抗が10⁴Ωcm以上であることが必 要である。

【0021】10¹Ω c m以上の固有電気抵抗を有する 液状接着性基剤としては、水をベースとする接着剤ある いはホットメルト接着剤を除く従来から公知の液状接着 剤を使用することができる。本発明において用いること る。そして、このような特性を示す流体はクラッチ、ダ 40 ができる液状接着性基剤のより具体的な例を示せば、エ ポキシ当量170~300のビスフェノール系化合物を 主剤とする接着剤、メタキシレンジアミン、1,3-ビ スアミノメチルシクロヘキサンから合成される4官能性 グリシジルアミン化合物を主剤とする接着剤、トリレン ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、 イソホロンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネ ート、コロネートL、コロネートHL、コロネート20 30、ミリオネートMR等のポリイソシアネート化合物 を主剤とする接着剤、メチルー2ーシアノアクリレー

2-シアノアクリレート、i-プロピルー2-シアノア クリレート、n-ブチル-2-シアノアクリレート等の シアノアクリレート系接着剤、酢酸ビニル、塩化ビニ ル、クロロプレン等を溶剤に溶解した溶剤型接着剤等を 挙げることができる。

【0022】液状接着性基剤として好ましいのは、接着 剤の硬化が分子反応により進行するタイプの接着剤であ り、特に好ましいのはエポキシ系、ポリイソシアネート 系、シアノアクリレート系などの無溶剤の反応硬化型の 接着剤である。本発明の電気粘性効果を有する接着剤に 電界を印加して実質的に接着剤の流動性が全くない状態 で固化させる場合、未硬化の接着剤層中で親水性粒子が 架橋構造を形成するが、溶剤蒸発硬化型の接着剤では粒 子が架橋したまま溶剤が蒸発することとなり、接着剤層 中にボイドが発生し、接着強度が低下する傾向がある。 無溶剤反応硬化型の接着剤を基剤とする場合、このよう なボイドの発生の問題を生じない。

【0023】本発明において、基剤に懸濁させる親水性 粒子の例としては、シリカ、セルロース粉末、でん粉、 分子中に-COOM、-SO₃M、-OM、-SM、- $N(R_1, R_2, R_3), -P(R_1, R_2, R_3)$ (22) おいて、Mは水素、ナトリウム、カリウム、リチウム等 のアルカリ金属類、アンモニウム、ホスホニウム類であ り、R₁、R₂、R₃はそれぞれ水素または置換基を有す ることができるアルキル基である) 等の官能基を有する 合成高分子粒子である。これらの粒子は従来公知の方法 で調整あるいは合成される。

【0024】本発明の目的を達成するためには、添加す る粒子の径は1μm以上であり、2~20μmであるこ とが好ましい。

【0025】これらの親水性粒子の中で電界印加時に特 に大きな電気粘性効果が得られるのは、親水性粒子が 0. 1 m 当 量/g以上の解離性の官能基を有する粒子で ある場合である。この粒子の代表的な例は、スチレンと ジビニルベンゼンとを共重合させて得られた粒子にスル ホン酸、カルボン酸、第1級~第4級のアミンまたはア ンモニウム塩などの官能基を導入したイオン交換樹脂と して市販されている粒子である。しかしながら、一般に 市販されている、いわゆる、イオン交換樹脂では粒径が を用いることは大きな電気粘性効果を得るためや、被着 体間の位置精度を保つためには必ずしも好ましくない。 【0026】0.1m当量/g以上の解離性の官能基を 有する粒子としては、前記のものの他にアクリル酸と N、N-メチレンビスアクリルアミドとの共重合体等の アクリル酸を含む重合体、カルボキシメチルセルロー ス、セルロース粒子を反応染料で染着せしめたものなど のセルロースに上記の解離性の官能基を導入したもの、 アクリルアミドとエチレングリコールジメタクリレート との共重合体などのアクリルアミド共重合体、酸性染

料、直接染料、塩基性染料等の塊状集合体等が挙げられ

【0027】親水性粒子は必ずしも粒子全体が前記のよ うな解離性の官能基を有する化合物で構成されている必 要はなく、例えばポリエチレン、スチレンとジビニルベ ンゼンとを共重合させた化合物等で構成される粒子の表 面近傍に、前記の解離性官能基を有する多層構造とし、 表面に親水性基を有する粒子とすることも好ましい。

【0028】本発明の粒径1 μ m以上であって、0.1 m当量/g以上の解離性の官能基を有する粒子を得るに は、粒子を重合する際の乳化条件、分散条件を選択して 目的の粒径の粒子が得られるように注意を払う必要があ る。また市販のイオン交換樹脂を乳鉢やジエットミルな どで粉砕した後、分級することによっても所望の粒径の 粒子が得られる。

【0029】また、本発明において親水性粒子として、 その芯部分が比重1.1以下の高分子重合体層からな り、その表面部分が親水基を有する化合物層の少なくと も2層からなる構造を有することが好ましい。芯部分に 20 比重が1.1以下の高分子重合体を用いる理由は、次の 通りである。即ち、通常の電気粘性流体では、塩素や臭 素等のハロゲン元素や燐を多量に含む比較的比重の重い 液体が、粒子の分散あるいは懸濁用媒体として用いるこ とができるが、接着剤においては接着という機能を有す ることが第一に重要であるから、本発明で用いる液体接 着性基剤の比重を通常用いられる電気粘性流体用媒体の 水準にまで高めることは困難である。従って、本発明の 接着剤に用いる粒子の比重は、より小さいことが求めら れ、特に比重が1.1以下の高分子重合体を用いること 30 により、粒子全体の比重を液状接着性基剤の比重とほぼ 等しくすることができ、本発明にかかる電気粘性効果を 有する接着剤の保存安定性、分散安定性を改善できる。 【0030】本発明にかかる粒子の芯を形成する重合体 として好ましいものは、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、ナイロン6、ナイロン11、ポリスチレン、ABS 樹脂、ポリビニルブチラール、天然ゴム、ブチルゴム等

【0031】先にも述べた通り、本発明の電気粘性効果 を有する接着剤は、高い印字品質が得られ、耐久性に優 O. 25~2. Ommであり、このようなサイズの粒子 40 れ、安価なインクジエット記録用ヘッド、特にオンディ マンド型のマルチチャンネルを有するインクジエット記 録用ヘッド作成時の接合に好ましく適応される。この時 インクジエット記録用ヘッドの接合部における接着層の 厚みは、液滴速度や液滴体積、チャンネル間相互干渉等 の吐出し特性に大きな影響を与えるが、粒子として親水 性化合物だけからなる物を用いた場合、親水性化合物は 一般に吸水し易く、吸水のために体積膨張を生じ接着層 膜厚の変化をきたし易い。

の比重が1.1以下の重合体である。

【0032】特に、接着層がインクと直接接触する場 50 合、通常用いられるインクジエット記録用インクは水溶

性インクであることから、この問題を生じることが多い。比重が1.1以下の重合体は前述の通り、一般に親水性のない、吸水率の小さいものであるが、この粒子を用いることにより、本発明の電気粘性効果を有する接着剤の保存安定性の問題の他にこの問題も同時に解決することができる。

【0033】本発明の親水性粒子の表面部分である化合物層は、親水基を有する化合物から構成されている。親水基としては、一〇H、一〇〇H、一〇〇H、一〇〇。 H等のアニオン性基、第1級~第4級のアミン等のカチ 10オン性基が挙げられる。

【0034】このような親水基を有する化合物としては、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、カルボキシエチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、アルギン酸、デンプン、アラビアゴム、タンニン、ロジン、リグニンスルホン酸、ゼラチン、カゼイン、ポリエチレンオキサイド、無水マレイン酸共重合物、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニルスルホン酸、ポリアクリルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジン等の高分子化合物、更に下記のよう20な構造を含むカチオン性高分子化合物

【化1】

$$\begin{array}{c} -CH_{z} - CH - \\ \hline \\ (CH_{z})_{m} \\ R_{z} - N^{+} - R_{1} \\ R_{z} \end{array}$$

(mは1~30の整数であり、R₁、R₂、R₃はアルキル基又は水素原子である。)

【化2】-CH2CH2NH-【化3】

【化4】

$$CH_3$$
 CH_3 CH_2 CH_2 CH_3 CH_4 CH_2 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5

(m、nは1~30の整数である。)

【化5】

(R₁はアルキル基又は水素原子である。) 【化6】

(Rsはアルキル基又は水素原子である。)

【化7】

【化8】

【化9】

$$-CH_2$$
 N
 R_5 R_7

(R₆、R₇はアルキル基又は水素原子である。)

【化10】

(R_B、R₉、R₁₀はアルキル基又は水素原子、mは1~30 10の整数である。)

【化11】

$$CH_2 - CH - (CH_2)_m$$

 $R_{11} - N^+ - R_{13}$
 R_{12}

(R₁₁、R₁₂、R₁₃はアルキル基又は水素原子、mは1~30の整数である。)

40 【化12】

(R₁₄、R₁₅はアルキル基又は水素原子である。)【化13】

$$-CH_{2}-CH-$$

$$(CH_{2})_{m}$$

$$R_{16}-R^{+}-R_{18}$$

$$R_{17}$$

(R16、R17、R18はアルキル基又は水素原子であり、 mは1~30の整数である。) 等が挙げられる。

【0035】また、シリカゲル、炭酸カルシウム、硫酸 バリウム等の無機化合物も表面被覆層2として使用でき 10 る。アニオン性の化合物ではそのカウンターイオンとし TH·、Na·、K·、Li·、NH₄·4級アンモニウムイ オン等の解離し易いカオチンを含んでいることが好まし い。アニオン性化合物においては同様にOH⁻、Cl⁻、 Br⁻、I⁻、F⁻、BF₄⁻、NO₂⁻等を含んでいること が好ましい。

【0036】比重が1.2以下の物質を芯材とし、その 芯材に親水性化合物を被覆した粒子を電気絶縁性液体中 に懸濁させた電気応答流体は、特開平3-162494 号公報に開示されており、本発明の芯部分の高分子重合 20 体層と表面部分の親水基を有する化合物層からなる親水 性粒子は、該電気応答流子と同様の方法により製造する ことができる。

【0037】即ち、代表的な方法としては、(i)芯物質 の粒子を気流中に浮遊させておき、被覆物質の溶液をス プレーし霧状にして気流中に混合し、表面に被覆物を生 じて密度が高くなった粒子を沈降させ回収する固-液接 触法、(ii)微粒子状にした被覆物質と芯物質との両者を ジエット気流で搬送し、衝突させる固-固接触法、(iii) 真空にしたチエンバー内で芯物質を撹拌しながら、被覆 30 化合物のモノマーを導入し、芯物質表面でプラズマ重合 又は光重合を生ぜしめる固一気接触法などである。固一 固接触法では、シリカゲル等溶液としにくい化合物の表 面被覆層を設けるのに特に有効である。また、固一気接 触法では、あらかじめ芯物質表面に重合を促進するため の開始剤や触媒を付着又は吸着せしめておくことは生成 効率を上昇させるのに有効である。

【0038】発現される電気粘性効果の大きさは、粒子 中に含まれる水分などの極性の高い液体の量により大き 粒子中に含まれる水分量を制御する必要があり、その適 量は用いる粒子により異なるが、およそ粒子中の0.1 ~1. 5 w t % である。

【0039】水分を含む粒子を用いても本発明の電気粘 性効果を有する接着剤を得ることはできるが、水分の含 有は硬化後の接着剤の強度を低下する傾向がある。本発 明においては、これを防止し、より強い接着強度を保持 させるためには、親水性粒子に接着性基剤と反応し化学 結合を形成する化合物を含浸させることが好ましい。特 に好ましいのは、接着性基剤として反応硬化型のものを 50 結合を生じる。この場合にも粒子と基剤との結合が強固

12 用い、その硬化剤または硬化剤を有機溶媒に溶解したも のを含浸させることである。

【0040】具体的には、エポキシ系接着剤を接着性基 剤として用いる場合、エチレンジアミン、トリエチレン テトラミン、ジエチレントリアミン等の脂肪族ポリアミ ン、脂環式ポリアミン、メタフェニレンジアミン、ジア ミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン等 の芳香族ポリアミン、多塩基酸及びその無水物等のエポ キシ硬化剤を粒子に含浸させ用いることができる。一 方、尿素樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂を接着性 基剤とする場合には、ホルムアルデヒドを粒子に含浸さ せて用いることができる。

【0041】ポリイソシアネート系接着剤を接着性基剤 として用いる場合、エポキシ系接着剤の場合と同様な脂 肪族ポリアミン、脂環式ポリアミン、芳香族ポリアミン 及び多塩基酸を用いることができるが、この他、ジエチ レングリコール、プロピレングリコール、エチレングリ コール、水添加ビスフェノール、ネオペンチルグリコー ル、ジプロピレングリコール、1、3-ブチレングリコ ール、ビスフェノールジオキシエチルエーテル等の多価 アルコール類を粒子に含浸させて用いることができる。 【0042】これらの硬化剤は極性が強く、実質的に水 分を全く含有しない粒子を用いても、これらの化合物を 含浸させることにより、充分に大きな電気粘性効果を得 ることができるばかりでなく、接着剤に電界を印加した ときの電流値を小さくすることが可能となり、比較的大 面積の接着を行なう場合にも大容量の高圧電源が必要と ならないという利点がある。

【0043】また、本発明において、親水性粒子に含浸 させるのが好ましい化合物としては、接着性基剤と反応 し化学結合を形成する化合物ばかりなく、基剤の反応を 促進するものを用いることもできる。例えば、エポキシ 系接着剤を接着性基剤として用いる場合、塩酸、サリチ ル酸、三フッ化硼素、塩化第二錫等の硬化促進剤を使用 することができる。また、ポリイソシアネート系接着剤 を接着性基剤として用いる場合、トリエチルアミン、ナ フテン酸亜鉛、ナトリウムローフェニルフェネート、カ リウムオレート、テトラ (2-エチルヘキシル) チタネ ート、コバルト2-エチルヘキソエート、鉛2-エチル く変動する。従って、本発明の接着剤を調製する際には 40 ヘキソエート等の硬化促進剤を粒子に含浸させ用いるこ とができる。これらの硬化促進剤も前記の硬化剤と同様 に極性が強く、硬化剤を含浸させた場合と同様の効果を 示す。

> 【0044】上記の例は粒子に硬化剤や反応促進剤等を 含浸させる例であるが、粒子自体に液状接着性基剤の主 剤と反応する官能基を保持させることも可能である。前 記のアミン等の塩基性基や酸性基を有する粒子は、エポ キシ系接着剤やポリイソシアネート接着剤を基剤として 用いる場合、粒子中の官能基が基剤との反応により化学

になるので、強い接着強度が得られる。

【0045】いずれの粒子を用いるにしても、親水性粒 子の量は接着性基剤に対して3wt%以上であることが 必要である。3wt%よりも少ないと所望の電気粘性効 果は得られない。粒子の量が多過ぎると電界を印加しな い状態でも接着剤の流動性がなくなり接着剤の塗布が困 難となるので、粒子の添加量は接着性基剤に対して3~ 60wt%が好ましく、7~40wt%の範囲で用いる ことが更に好ましい。

【0046】親水性粒子を液状接着性基剤に懸濁させる 10 には、ミキサーで撹拌する、ボールミルにより粉砕する 等従来から公知の方法を用いることができる。親水性粒 子を液状接着性基剤に予め懸濁しておくことも可能であ るが、反応硬化型接着剤を基剤とする場合のように粒子 と基剤との間の化学反応を生じる時には、使用の直前に 粒子を懸濁させなければならない。反応硬化型接着剤を 基剤とする場合であっても主剤または硬化剤のどちらか に安定に懸濁できるならば、予め懸濁しておくことが可 能である。

【0047】次に前記で得られた電気粘性効果を有する 20 接着剤を使用した接着方法について記す。電気粘性効果 を得るためには、被着体の表面が実質的に導電性の表面 を有することが必要である。従って、金属や導電性を示 す特殊なセラミックス、樹脂、ガラス等の接着には、被 着体の表面を何ら加工することなく接合できる。しかし ながら、一般のセラミックス、樹脂、ガラス等の絶縁性 部材を接合するためには、コーティング、真空蒸着、ス パッタ、部材への導電性材料の内添等の方法により被着 体表面を導電性にする必要がある。

【0048】図2は本発明の電気粘性効果を有する接着 30 剤を使用し電気粘性を付与したまま被着体を保持してい る状態を示す原理図で、図2(a)は電界を印加した状 態、図2(b)は接着剤が硬化した時の状態を示す。図 2 (a) において、被着体1, 2は例えばアルミニウ ム、ステンレススチール、銅等の金属であり、図の紙面 深さ方向に溝が形成された部材である。被着体の一方 に、電気粘性効果を有する接着剤4を塗布して被着体同 士を重ね合わせ、位置合わせをした後、スイッチ6を閉 じ高圧電源5のよる電界を被着体1,2との間に印加す る。この状態で被着体間に2kV/mm以上の電界を印 40 加することが必要であり、これにより、接着剤が増粘す るかまたは固化する。2kV/mmより小さい電界強度 では実用的な電気粘性効果は殆ど得られない。電界強度 が強すぎる場合には突発的な電流のリークを生じ、電気 粘性効果が得られなくなる。適当な電界強度は選択した 粒子や接着剤基剤の比抵抗値、被着体の形状、所望の電 気粘性等により決定されるが、2~15kV/mmの範 囲で用いることが好ましい。特に4~6kV/mmの範 囲が電気粘性と電流値のバランスがよく好ましい。

【0049】Winslow効果の発現のメカニズムは 50 (a)のごとくに加熱時の寸法で従来型の接着剤3で接

完全には解明されていないが、どのようなメカニズムで あるにせよ外部から観察できる現象としては、接着剤が 電界により増粘または見かけ上固化した状態となり、被 着体に位置ずれを生じるようなカFを加えても位置ずれ が生じないように剪断応力が働く。特にある値以上の電 界強度では、一定値以下の力を加えても全く位置ずれを 生じないで見かけ上固化した状態となる。

【0050】従って、被着体に接着剤を塗布し被着体間 の位置合わせをした後、接着剤が見かけ上固化する程度 の電界を印加することにより、電界が印加されている限 り、一定値以下の力が被着体に加えられても被着体間の 位置ずれは生じない。図2(a)のごとく、被着体間に 電界を印加したまま被着体を圧接または/及び接着剤を 硬化させることにより、圧接または被着体を保持する治 具を全く用いないか、あるいは簡略化された治具を用い るだけで位置精度のよい接着接合が可能となる〔図2 (b)].

【0051】なお、図1は、従来の接着剤を用いた場合 のものであって、図1 (a) において従来型の接着剤3 が硬化する前に何かの力Fが被着体に加えられると容易 に位置ずれを生じて図1(b)のようになってしまうこ とを示す図である。

【0052】接着剤に印加する電圧は直流電圧でも電気 粘性効果を発現するが、直流電圧を印加した場合、粒子 に微小な電気泳動が生じ粒子の分布に片寄りができて電 気粘性効果に経時変化を生じる場合がある。また、被着 体表面が侵され易いという欠点も生じる。これらの欠点 を除去するためには、電界を交流電界とすることが好ま しい。特に、矩形波に近い交流電界とすることが好まし く、この場合印加する電圧はピークーピークでは前述の 電界値の2倍となる。

【0053】本発明による電気粘性効果を有する接着剤 を用い前述の方法で電界を印加した場合、接着剤層には 電流が流れる。電流が流れないように絶縁体層を被着体 の導電層の表面に設けると電気粘性効果は現状では得ら れない。この電流によるジュール熱で接着剤層を加熱す ることができる。電流値が小さ過ぎて所望の温度に達し ない場合には、接着剤に4級アンモニウム塩、スルホン 酸塩、カルボン酸塩等の解離性官能基を含む有機化合物 やチオシアン酸アルカリ塩、硝酸塩等のように比較的接 着剤に溶解し易い無機塩を添加して電気抵抗値を調整す ることができる。しかしながら、この場合にも接着剤全 体の固有電気抵抗値が104Ωcmより小さくならない ようにしなければ、電気粘性効果は得られなくなる。

【0054】一般の接着剤の硬化の際に加熱効果を行な う場合、通常加熱炉に被着体全体を入れて行なうため、 ワーク全体が加熱されてしまう。図3は、ワーク全体を 加熱する方法で接着剤を加熱硬化して、熱膨張係数の異 なる被着体を接合した場合の状態を示す図で、図3

着されてしまうため、各々の被着体1、2が常温で寸法 を合わせて加工されていると被着体同士の相対位置がず れてしまう。また、硬化後にワークを常温に戻すと図3 (b) のようにワークに反りを生じたり、反りが発生し ない場合にはその分だけ大きな残留応力が残ってしま い、接着部剥離の原因となり易いという問題を生じる。 【0055】そこで、本発明においては、前記問題を、 導電性の表面を有する被着体間に存在する接着剤に電界 を印加し、この接着剤に流れる電流で接着剤を加熱し、 硬化を促進する方法により被着体を接着する方法により 10 解することができる。即ち、該接着方法を用いると接着 剤及びその近傍のみが加熱されるので、エネルギー効率 よく加熱することが可能であり、特に、異なる熱膨張係 数の被着体を接着する際には効果があり、前記のように ワーク全体を加熱した時には種々の問題が生じるが、こ の方法によりこれらの問題を解決することができる。即 ち、被着体同士の位置ずれの発生、ワークの反り等の歪 の発生、応力の残留を防止することができる。

【0056】この接着剤に電流を通じて加熱する方法に おいては、必ずしも電気粘性効果を有する接着剤を用い 20 る必要はなく、ある程度以上の導電性をもつ接着剤を使 用することが可能であることは明らかである。しかしな がら、電気粘性効果をもつ接着剤を使用する場合には、 被着体の接着部表面が導電性である必要があり、電気粘 性効果を発現させるためには、ある程度の電流を流すこ とが必要であることから、この加熱方法は特に電気粘性 効果を有する接着剤を用いる場合の方が効率がよい。

【0057】従来、被着体同士の位置合わせを行なう方 法としては、目視や光学的に部材の位置を検出して行な う方法、機械的に治具にて行なう方法があった。目視や 30 つき当てで行なう方法では、微細な位置の調整が困難で あったり、つき当てを行なうためだけに、被着体につき 当て面の寸法精度が要求されて被着体のコストが高くな ったりする問題があった。高い倍率の光学系を介して被 着体の位置を検出して位置合わせを行なう方法では、比 較的高い精度の位置合わせが可能であるが、このような 光学系と被着体を微小に移動する機構とを有する装置は コストが高いという欠点がある。また、被着体の形状に より光学的に検出することが不可能な場合も多い。

【0058】更にまた、本発明においては、少なくとも 40 表面の一部に導電性部分を有する被着体間に存在する接 着剤に電界を印加し、流れる電流を検出する方法、ある いは被着体間の容量を検出し、検出された電流値または 容量をフイードバックして被着体間の位置合わせを行な う接着方法を行なうことにより、これらの欠点は解消さ

【0059】図4は、導電性部分を有する被着体間に存 在する接着剤に電界を印加し、流れる電流を検出して、 被着体間の位置合わせを行なう接着方法を示す図であ

する場合、導電層間に一定電圧を印加し、被着体を微細 に動かしながら接着層に流れる電流値を測定すると、被 着体1の山部と被着体2の山部とが完全に一致した時に 最大の電流が流れる。被着体の微細な移動は被着体の少 なくとも一方をX-Y-θステージ9上に固定し、ステ

16

ージを動かすことにより実施することができる。この方 法は、従来の接着剤を用いても、また本発明の電気粘性 効果を有する接着剤のいずれの場合でも可能である。

【0060】図4の例においては、被着体1は絶縁体8 を介してステージ7に固定されている。もう一方の被着 体 2 は $X - Y - \theta$ ステージ 9 上に固定され、接着剤 4 が 電気粘性効果を有する接着剤の場合には、接着剤4が固 化を示さない程度の低い電界強度が電源5により被着体 1に供給される。

【0061】この時に流れる電流は電流計10で検出さ れる。この電流値は中央演算装置11にインプットされ る。12、13、14は、それぞれX-Y-θステージ 9をX方向、Y方向、β方向に移動させるためのパルス ・モータであり、中央演算装置11の指令により、それ ぞれの方向に微小の振動する変位を与え、電流計10で 検出される電流値が最大値なる変位値が検出される。そ して、電流値が最大となった変位点に自動的にステージ が送られるように中央演算装置がプログラムされてい る。このようにして位置合わせが終了した後、接着剤を 固化して接着する。この際接着剤が電気粘性効果を有す る接着剤の場合には、接着剤が固化する程度の高い電界 が電源5により供給される。

【0062】図4において、被着体間の距離が変化して も被着体間の電流値は変化するが、被着体間の距離を一 定に保つためには、被着体自体の被着面に接着剤膜厚を 規制する部分を予め設けるか、接着剤中に膜厚を規制す るための部材を添加することが好ましい。このような部 材の例としては球状のシリカ、樹脂等が挙げられる。

【0063】図4で電流値ではなく、被着体間の容量を 検出しそれをフイードバックしても同様に被着体間の位 置合わせを行なうことが可能である。この場合にも被着 体1の山部と被着体2の山部とが完全に一致した時に容 **量が最大となる。そして容量を検出する場合には、被着** 体の各々に導電性部分が必要であるが、必ずしも被着体 の被着部の表面が導電性である必要はないことも検出原 理より明らかである。

【0064】前述の電気粘性効果を有する接着剤を用い た接着方法の説明においては、接着部全体に電気粘性効 果を有する接着剤を使用する例で説明をした。しかしな がら、接着部全体を導電性にすることが困難であった。 り、電気粘性効果を有する接着剤が特定の被着体の接合 には適さない場合等においては、被着体の表面の一部の みを導電性にして、その部分に電界を印加しておき、そ の部分に電気粘性効果を有する接着剤を存在させること る。即ち、金属等の導電体よりなる被着体1,2を接合50により被着体の位置ずれを防止することが効果がある。

ムのスパッターにより設けられている。ガラス部材15 の凹凸面の凸部のみにスクリーン印刷法により市販の従 来型接着剤3のエボキシ接着剤が塗布される〔図5

18

(a)).

【0065】この場合には導電性部分に存在させる液体に要求されるのは電気粘性効果であり、液体は必ずしも接着剤である必要はなく、単に親水性粒子を溶剤中に懸濁させた電気粘性液体であってもよい。この電気粘性流体を用いて位置ずれがないように仮固定した後に接合を行なう場合は、接合方法は接着剤による接合に限定されることなく、例えば溶剤による溶解接合や、熱や高周波による融着接合にも応用できることは明らかである。

【0066】前記電気粘性液体を構成する溶剤として は、具体的には、n-ヘキサン、n-ペンタン、n-ヘ 10 プタン、イソオクタン、リグロイン、石油エーテル、灯 油等の脂肪族炭化水素類;ベンゼン、トルエン、キシレ ン等の芳香族炭化水素類;ジフェニルメタン、モノエチ ルジフェニル、トリエチルジフェニル、ジエチルジフェ ニル、ジフェニル、水素化トリフェニル、ターフェニ ル、1、4-ジフェニルベンゼン、テルフェニル、フェ ニルキシリルエタン、アルキルナフタレン等のアルキル 化芳香族炭化水素又は多環芳香族炭化水素類;アニソー ル、フェネトール、メトキシトルエン、ジフェニルエー テル、ベラロール等のエーテル類;シュウ酸ジエチル、 マロン酸ジエチル、ケイ皮酸エチル、アビエチン酸エチ ル、安息香酸メチル、安息香酸エチル、酢酸ベンジル、 フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジイ ソノニル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、フタル酸 ジデシル、フタル酸ジトリデシル、トリメリット酸トリ オクチル、トリメリット酸トリー2-エチルヘキシル、 トリメリット酸トリイソデシル、オレイン酸プチル、ス テアリン酸プチル、アジピン酸ジプチル、アジピン酸デ シル、ステアリン酸ブチルエポキシ化物、モノアセチ ン、ジアセチン、トリアセチン、モノブチリン、リン酸 30 トリメチル、リン酸トリフェニル、リン酸トリクレジル 等のエステル類;オレイン類、ステアリン酸等の高級脂 肪酸類、ポリジメチルシロキサン、ポリメチルフェニル シロキサン、αーメチルスチレン変性ポリジメチルシロ キサン、α-オレフィン変性ポリジメチルシロキサン等 のシリコーンオイル類等である。

【0067】これらは用途に応じた粘度、使用する粒子の比重等を考慮して1種の化合物又は2種以上の化合物を混合して使用される。特に粒子の比重と溶媒の比重とはほぼ等しく、望ましくは完全に一致しているのが有利 40である。そのような関係が保たれている場合には、粒子の沈降や浮上の生じることがない。これは、粒子にかかる重力と浮力とが一致するためである。比重をほぼ又は完全に一致させるためには2種以上の溶媒を混合することが好ましい。

【0068】また、本発明においては、電気粘性流体を用いて位置ずれがないように仮固定した後に接着接合を行なうことができる。この方法の例を図5に示した。図5において、ガラス部材15,16及びガラス部材15,16の端面のみに導電性部17,18がアルミニウ50

【0069】次に接着剤3が塗布されたガラス部材15 とガラス部材16を重ね合わせる〔図5 (b)〕。導電 性部分の隙間に電気粘性液体19を充填し、精密に部材 15と部材16との位置合わせを行なった後、対向する 導電性部分の間に電界を印加し、電界を印加したまま位 置合わせがずれないようにして、エポキシ接着剤を硬化 させガラス部材15、16を接合する [図5 (c)]。 【0070】以上、本発明の効果を纏めると以下の通り である。請求項1の発明による接着剤においては、従来 にはない電気粘性効果を有しているので接着剤に電界を 印加することにより、被着体の位置ずれ防止の機能をも たせることができる。請求項2の発明による接着剤にお いては、親水性粒子が0.1当量/g以上の解離性の官 能基を含んでいるので、特に大きな電気粘性効果が得ら れ、位置ずれ防止の効果も大きい。請求項3の発明によ る接着剤においては、前記の親水性粒子の芯部分が比重 1. 1以下の高分子重合体層よりなり、表面部分が親水 基を有する化合物層の少なくとも2層からなる構造の粒 子になっているので、特に大きな電気粘性効果が得ら れ、位置ずれ防止の効果も大きい。請求項4の発明によ る接着剤においては、基剤が反応硬化型の接着剤よりな っているので、硬化時の溶媒蒸発が少ないかまたは全く ないので、硬化後の接着剤中にボイドができ難いため大 きな接着強度を得ることが可能となる。請求項5の発明 による接着剤においては、接着剤中に含まれる粒子が基 剤と反応して化学結合を形成するため接着剤の強度を向 上することが可能となる。請求項6の発明による接着剤 においては、接着剤中に含まれる粒子に基剤と反応して 化学結合を形成するため化合物または/及び基剤の硬化 反応を促進する化合物が含浸されているため、粒子に水 分が含有された場合と同等の電気粘性効果を示し、か つ、電界印加時の電流値を小さくできたり、接合強度の 向上が可能となる効果を有している。請求項7の発明に よる接着方法においては、電気粘性効果を有する接着剤 を使用し、該接着剤に電界を印加したまま保持して硬化 または/及び圧接するので被着体間の位置ずれのない接 合が可能となる。請求項8の発明による接着方法におい ては、電気粘性効果を得るための電界が交流電界である ので、経時変化のない電気粘性効果を得ること、電極部 の劣化を防止することが可能となる。請求項9の発明に よる接着方法においては、接着剤に電流を流すことによ り加熱し接着剤の効果を促進するので、エネルギー効率 の良い加熱が可能となる。請求項10及び11の発明に よる接着方法においては、被着体全体を加熱することが ないので熱膨張係数の異なる材料間の接合においても、

位置ずれ、歪、接着部にかかる応力の残留等の問題のな

い接合を実施することが可能となる。請求項12及び1 3の発明による接着方法においては、被着体間に流れる 電流値を検出するか、または/及び被着体間の容量を検 出しながら被着体間の位置合わせを行なうので、比較的 安価な装置を用い容易に、かつ、高精度の被着体間の位 置合わせを行なうことが可能となる。請求項14の発明 による接着方法においては、被着体の位置ずれ防止に必 要な部分だけに電気粘性を有する液体を塗布し、電界を 印加して位置ずれを防止するので、被着部全体が導電性* *でない場合の位置ずれ防止や他の部分に他の接合方法を 適用することが可能となる。

20

[0071]

【実施例】以下実施例について、本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれに限定されるものではない。ま ず、電気粘性効果を有する接着剤の実施例について述べ る。

[実施例1]

エポキシ当量190のビスフェノールA系接着性基剤樹脂 100重量部 結晶性セルロース粉末 (平均粒径 5.8 μm) 30重量部

をミキサーで混合撹拌した後、混合物100重量部に対 して脂肪族ポリアミン硬化剤37重量部を添加し常温で 硬化する接着剤を得た。この接着剤が硬化する前(硬化 剤と混合後16分以内) に以下の粘度及び剪断力の測定 を行なった。電界を印加しない時のこの接着剤の25℃ における粘度は27poiseであった。電極にステン レス板を用いて、この接着剤に4kV/mmの直流電界 を印加したとき、13gf/cm²の剪断力を加えるま でステンレス板のずれは発生しなかった。なお、1.4 20 えた場合にもずれが発生し、電気粘性効果は見られなか k V/mmより小さい電界では、1 g f/c m²以下の 小さな剪断力を加えた場合にもずれが発生し、電気粘性※

※効果は見られなかった。

【0072】 [比較例1] 上記の処方において、結晶性 セルロースに変えて平均粒径 0. 15 μ mの酸化チタン を配合した接着剤を作製した。電界を印加しない時のこ の接着剤の25℃における粘度は1350poiseと 高かった。実施例1と同様にステンレス板を電極として 用い電界を印加したが、この接着剤に8kV/mmの電 界を印加しても1gf/cm²以下の小さな剪断力を加 った。

【0073】 [実施例2]

エポキシ当量170のビスフェノールAF系接着性基剤樹脂 100重量部

シリカゲル粉末 (平均粒径3.9μm)

40重量部

をミキサーで混合撹拌した後、混合物100重量部に対 して芳香族ポリアミン硬化剤42重量部を添加し、常温 で硬化する接着剤を得た。この接着剤が硬化する前(硬 化剤と混合後15分以内)に、以下の粘度及び剪断力の 測定を行なった。電界を印加しない時のこの接着剤の2 ニッケル板を用いて、この接着剤に12kV/mm(ピ ークーピーク)の矩形波交流電界を印加したとき、5. 6 g f / c m²の剪断力を加えるまでニッケル板のずれ は発生しなかった。なお、1.9kV/mmより小さい 電界では、1gf/cm²以下の小さな剪断力を加えた 場合にもずれが発生し、電気粘性効果は見られなかっ た。

★均粒径3. 9 μ mのシリカゲル粉末に変えて平均粒径 O. 05μmのシリカゲル粉末6重量部を配合した接着 剤を作製した。電界を印加しない時のこの接着剤の25 ℃における粘度は620poiseと高かった。実施例 2と同様にニツケル板を電極として用い電界を印加した 5℃における粘度は130poiseであった。電極に 30 が、この接着剤に16kV/mmの矩形波交流電界を印 加しても、3gf/cm²以下の小さな剪断力を加えた 場合にもずれが発生し、電気粘性効果は観察されなかっ た。

> 【0075】 [比較例3] 実施例2の処方において、平 均粒径3. 9μmのシリカゲル粉末に変えて平均粒径 0. 05μmのシリカゲル粉末を用いて下記の処方の混 合物を得ようと試みた。

【0074】 [比較例2] 実施例2の処方において、平★

エポキシ当量170のビスフェノールAF系接着性基剤樹脂 100重量部

シリカゲル粉末 (平均粒径 0.05 μm)

40重量部

しかしながら、この混合物は電界を印加しない状態でも 固形状態となり、十分に撹拌することも困難であり、接 着剤としては塗布が困難なものであった。

☆gを含むイオン交換樹脂を粉砕した後、分級して平均粒 径3. 5 μ mの粒子を得た。この粒子を用い、エポキシ 樹脂の接着性基剤と次の処方でミキサーで撹拌混合し

【0076】〔実施例3〕カルボン酸基を約4m当量/☆

エポキシ当量190のビスフェノールA系接着性基剤樹脂 100重量部

親水基としてカルボン酸を含むイオン交換樹脂 30重量部

> ない時のこの接着剤の25℃における粘度は170po iseであった。電極にステンレス板を用いて、この接 着剤に8kV/mm(ピークーピーク)の矩形波交流電

混合物100重量部に対して脂肪族ポリアミン硬化剤3 7重量部を添加し、常温で硬化する接着剤を得た。この 接着剤が硬化する前(硬化剤と混合後15分以内)に、 以下の粘度及び剪断力の測定を行なった。電界を印加し 50 界を印加したとき、23gf/cm²の剪断力を加える

までステンレス板のずれは発生しなかった。

【0077】 [実施例4] スルホン酸基を約0.8m当*

*量/g含む平均粒径2.4μmの球形粒子を用い、次の 処方の混合物をミキサーで混合、懸濁した。

エポキシ当量190のビスフェノールA系接着性基剤樹脂 100重量部

親水基としてスルホン酸基を含むイオン交換樹脂

30重量部

混合物100重量部に対して脂肪族ポリアミン硬化剤3 7 重量部を添加し、常温で硬化する接着剤を得た。この 接着剤が硬化する前(硬化剤と混合後15分以内)に、 以下の粘度及び剪断力の測定を行なった。電界を印加し ない時のこの接着剤の25℃における粘度は150po iseであった。電極にステンレス板を用いて、この接 10 とにより、スルホン酸基の導入量を 0.3、0.8、 着剤に8kV/mm (ピークーピーク) の矩形波交流電 界を印加したとき、22g f /cm²の剪断力を加える × までステンレス板のずれは発生しなかった。

※【0078】〔実施例5〕、〔実施例6〕、〔実施例 7] 、〔実施例8〕

スチレンモノマーージビニルベンゼンを分散重合するこ とにより、球状で平均粒径2. 4 μ mの架橋重合体を得 た。この粒子を発煙硫酸で処理し、処理条件を変えるこ 1. 6、2. 3 m 当量/g に変えた粒子を用いて下記の 処方の接着剤を用意し、実施例4と同様に電界印加によ る剪断力を測定した。

有機溶剤溶解型酢酸ビニル接着性基剤樹脂

100重量部

親水基としてスルホン酸基を含むイオン交換樹脂

20重量部

抗値は6. 3×10⁵Ω c m であった。実施例2と同様 にして粘度、剪断力の測定を行なった。ずれが発生する までに加えられる剪断力は10kV/mmの矩形波交流 電界を印加して測定した。その結果を表1に示す。 【0079】〔比較例4〕、〔比較例5〕、〔比較例

比較例4は、実施例5において発煙硫酸処理を行わなか った以外は実施例5と同様にして接着剤を得た。また比★

この時に用いた酢酸ビニル接着性基剤樹脂の固有電気抵 ★較例5は実施例5において発煙硫酸処理によるスルホン 基の導入量を0.05m当量/gとした以外は実施例5 と同様にして接着剤を得た。更に、比較例6は、実施例 6の接着剤について、電界印加を行わなかった例であ 20 る。比較例4、5の接着剤について、実施例5と同様に 電界無印加時の粘度、電界印加時の剪断力について測定 し、結果を表1に示す。

[0080]

【表1】

試験結果

	粒子中の スルホン基 (m当量/g)	電界無印加時 の粘度 (poise)	電界印加時の 剪断力 (gf/cm²)
実施例 5	0. 3	350	8
実施例 6	0.8	360	1 9
実施例7	1. 6	385	19
実施例8	2. 3	4 2 0	1 6
比較例4	0	350	0
比較例 5	0.05	3 4 0	0
比較例 6	0.8	360	(0
			電界無印加)

【0081】 [実施例9] 平均粒径約4μmのポリエチ レン球状粒子と粒径0. 1μm以下のシリカゲル粒子と をジェット気流中で衝突させることにより、表面に親水☆ ☆性化合物としてシリカゲルを有する2層構造の、比重が 約1.20の粒子を得た。この複合粒子を用いて下記処 方の接着剤主剤を実施例1と同様に作製した。

エポキシ当量190のビスフェノールA系接着性基剤樹脂

複合粒子

100重量部 30重量部

上記の接着剤主剤混合物100重量部に対して、脂肪族 ボリアミン硬化剤37重量部を添加し、常温で硬化する 接着剤を得た。この接着剤が硬化する前(硬化剤と混合 後15分以内) に、以下の粘度及び剪断力の測定を行な った。電界を印加しない時のこの接着剤の25℃におけ 50 mmより小さい電界では、1gf/cm²以下の小さな

る粘度は38poiseであった。電極にステンレス板 を用いて、この接着剤に4kV/mmの直流電界を印加 したとき、18gf/cm²の剪断力を加えるまでステ ンレス板のずれは発生しなかった。なお、1.4kV/ 剪断力を加えた場合にもずれが発生し、電気粘性効果は 見られなかった。粒子を混合した接着剤主剤を室温で3 か月間放置したが、粒子の沈降は観察されなかった。な お、実施例9で得られた接着剤を室温で1か月間放置し たところ、粒子が沈降してしまい、容器を振る程度の撹 拌では再分散は不可能であった。このことからこの系で は、使用直前に粒子と接着性基剤とを混合することが好

【0082】〔実施例10〕、〔実施例11〕、〔実施*

ましい。

24 *例12]、〔実施例13]、〔実施例14]、〔実施例 15]

実施例3、実施例4で用いた粒子を下記表2に示す溶液で処理した後、50℃に保った真空乾燥器で8時間乾燥を行ない、粒子中の水分を除去し、代わりに硬化反応促進剤を含有させた粒子を得た。

【0083】 【表2】

	基本粒子	処理溶液
実施例3	カルボン酸基含有イオン交換樹脂	水
実施例4	スルホン酸基含有イオン交換樹脂	水
実施例10	カルボン酸基含有イオン交換樹脂	エチレンジアミン
実施例11	同上	トリエチレンテトラミン
実施例12	同上	メタフェニレンジアミン
実施例13	スルホン酸基含有イオン交換樹脂	エチレンジアミン
実施例14	同上	トリエチレンテトラミン
実施例15	同上	メタフェニレンジアミン

【0084】上記の操作で得られた粒子を実施例3と同様に、エポキシ当量190のピスフェノールA系接着性基剤樹脂100重量部に対し、30重量部混合し、さらに混合物100重量部に対して実施例3、実施例4と同様に、37重量部の脂肪族ポリアミン硬化剤を混合し接着剤を得た。

【0085】厚み2mm、幅15mmの鉄板をクロム酸水溶液で処理し、乾燥した接着試験片を用意した。接着面積が1.5cm²となるように鉄板の非接着部を厚み約100μmのテフロンテープで覆い、実施例3、実施例4及び実施例10~実施例15の接着剤をそれぞれ塗%

※布し、さらに前述のテフロンテープを被覆した鉄板を重ねた後、30分間10kV/mmの矩形波交流電圧を印加し、接着剤を硬化した。各実施例の接着剤について、5つの試験片を作製した。鉄板の表面に熱電対を貼り付けて温度を測定したところ、それぞれの約80℃で飽和した。硬化後の接合強度を引っ張り試験機で、引っ張り速度1.0mm/分の条件で測定した。表3に各実施例のサンプルの平均破断強度の結果を示す。

【0086】 【表3】

接着試験No.	接着剤処方	破断強度(kg f/cm²)
1	実施例 3	6 5
2	実施例 4	7 6
3	実施例10	9 2
4	実施例11	9 8
5	実施例12	107
6	実施例13	9 9
7	実施例14	1 2 3
8	実施例15	1 4 3

【0087】 [実施例16] 図6は、本発明にかかる接着方法により作成したインクジェット記録用ヘッドの構成例である。図中、20は基板、21はPZT、ZnO、LiNbO3等の電気ー機械変換素子(圧電材料)、22はインク流路となる溝が刻まれた流路板、23は各チャンネル共通のインク室、24はインク供給

管、25はノズルプレート、26は各チャンネルの圧電素子電極及び圧電素子の共通電極と駆動回路とを結線するためのワイヤボンディングである。

【0088】図7は、図6のヘッドの断面を示すものである。駆動電圧を下げるために電気-機械変換素子22 50 は、複数の電極28及び電気-機械変換素子(圧電材 科)22が挟まれた積層型の圧電素子を用いることが好ましい。圧電材料は例えばダイシングソーにより溝加工がなされ、各チャンネルのアクチュエータに分離される。電気ー機械変換素子22の上には、インク液室23に電気ー機械変換素子の駆動による変位を伝えるための振動板30が設けられる。振動板30は、例えば電鋳で作製された厚み10μm程度のニッケル薄膜や、ポリイミド、ポリエステル、テフロン等の高分子フイルムの上にスパッタや真空蒸着等の方法により、金、ニッケル、アルミニウム等の金属薄膜を形成したものが好ましく用10いられる。

【0089】流路板22は、例えば片面に圧力室を形成するための溝部27とチャンネル間隔壁部29とを有する板部材である。ステンレス、ニッケル等の金属材料にダイシングソーで溝加工することにより作製されるが、プラスチックスの射出成形や、光硬化樹脂を用いたパターニング露光後の現像や、エキシマレーザーによるエッチング等によっても溝を形成することができる。流路板がガラス、プラスチック、シリコン、セラミックス、感光性樹脂などの絶縁性材料であるとき、本発明の方法により設け合っても変を表着、スパッタ、塗布等の方法により設けることが必要となる。

【0090】図においては、概念を示すためにチャンネルのヘッドを示したが、通常のシリアル型ヘッドでは、1主走査で必要な面素数分だけのチャンネル数、即ち32~128チャンネルとすることが好ましい。チャンネル間ピッチは50~500μmが好ましい。

【0091】今回、試作した例として、流路板として厚み3mmのステンレス板に、ダイシングソーで250μmピッチで64チャンネル分の溝加工をしたものを用意した。厚み1.5mmのセラミックス基板上に、圧電素子として積層型のPZTを接着し、ダイシングソーでPZTをチャンネルごとに分離するように溝加工した。

【0092】電鋳で作製したニッケル製振動板とPZT とを接着した後、本発明の接着方法に従って、振動板と 流路板との接合を行なった。即ち、実施例2の接着剤を 流路板の接合面にスクリーン印刷法により塗布した後、 振動板と位置合わせをして重ねあわせ、振動板と流路板 との間に10kV/mmの電界強度となるように交流電 40 界を印加し、接着剤層を流れる電流で発生する熱を利用 して30分間の加熱硬化を圧接治具なしに行なった。さ らに、電鋳法でノズル孔が形成されたノズルプレートを ノズルプレートと流路板との間に電界を印加することに より、振動板と流路板との接合と同様にして、ノズル板 を接着接合した。これらの本発明の方法により作製され たインクジエット記録用ヘッドは、良好な印字特性を示 し、液滴速度等の吐出特性のチャンネル間のばらつきも 小さいものであり、200時間の連続駆動試験を行なっ た前後の吐出特性にも大きな変化は観測されなかった。

26

【OO93】〔比較例7〕PZT上に接合された振動板 と流路板との接着剤の硬化を治具で両者を圧接したま ま、80℃に保たれた恒温槽に30分間入れて行なった 以外は、応用例1と同様にしてヘッドを作製した。この ヘッドではヘッド中央のチャンネルでは正常な吐出特性 が得られたが、端部に近いチャンネルでは全くインクが 吐出しなかった。このヘッドを切断して断面を観察した ところ、ヘッドの中央から端部になるに従って流路とP ZTアクチュエータとの位置ずれが大きくなっているこ とが観察された。この位置ずれは、このヘッドの接合硬 化時にヘッド全体を加熱したためPZTと流路板の材質 であるステンレスの熱膨張率の差により生じたものと推 定された。また、この方法で作製したヘッドは、中央部 においても約33時間の連続駆動で、吐出が不能となっ た。ヘッドを切断し断面を観察したところ、振動板と流 路板との接合部に剥離を生じていた。この剥離は、加熱 硬化時に残った熱歪による剪断応力のためと推定され

【0094】 [実施例17] 以下に特記した点を除いて 20 実施例16と同様にインクジエット記録用ヘッドを作製した。実施例16で用いたニッケル製の振動板に代えて、厚み10μmのポリイミドフイルムの流路板隔壁の接合部に対応する位置が開口したマスクを重ねて、約1000Aのニッケルをスパッタにより設けた。PZTとこの振動板との位置合わせは、このフイルムのスパッタされた部分以外の透明性を利用して光学顕微鏡を用いて行ない、位置合わせの後接着接合した。PZT上に設けられた振動板と流路板との接着接合を行なう際、今回は位置合わせを振動板と流路板との位置が完全に一致した 20 ときに両者の間の静電容量が最大になることを利用して行なった。

【0095】この本発明の方法により作製されたインクジエット記録用ヘッドを実施例16のヘッドと同様に吐出特性、駆動耐久性の試験をしたところ、良好な印字特性を示し、液滴速度等の吐出特性のチャンネル間のばらつきも小さいものであった。また、200時間の連続駆動試験を行なった前後の吐出特性においても大きな変化は観測されなかった。この例で示されたように、被着体間の静電容量あるいは電流値を測定することにより被着体間の位置合わせをする方法は、被着体が不透明な場合にも容易であり、高価な位置合わせ装置を必要とせず、簡便、迅速、かつ、正確な位置合わせを提供する。

【0096】実施例16及び実施例17において、本発明の接着剤、接着方法の実例を、特性構造のインクジェット記録用ヘッドに限って述べたが、この接着剤、接着方法の原理から、これらが特定のヘッド構造に限定され、応用されるものではないことは明らかである。

[0097]

【発明の効果】本発明による、比抵抗10¹Ωcm以上 50 の液状接着性基剤、及び平均粒径1μm以上の親水性粒

子を該液状接着性基剤に対し3wt%以上含有し、電界を印加することにより増粘または固化することを特徴とする接着剤(電気粘性効果を有する接着剤)、さらにまた、被着体間にある前記の電気粘性効果を有する接着剤に2kV/mm以上の電界を印加して接着する方法、熱膨張係数の異なる表面が導電性の被着体間の接着に対し、接着剤(従来型あるいは電気粘性効果を有する接着剤)に電圧を印加し、ジュール熱で接着を促進する方法、或いは、電気粘性効果を有する接着剤等による接着剤等による、精密接合用接着力、及び精密接合用接着方法等による、精密接合用接着剤、及び精密接合用接着によれば、従来からの接着工程時に発生する被着体の相対位置のずれを防止でき、あるいは被着体の保持、圧接を行なうための治具の簡素化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の接着剤を用いて接着した場合の状態図。

(a) のように硬化する前に何かの力が被着体に加えられると、容易に位置ずれを生じて(b) の状態になることを示す図である。

【図2】本発明の電気粘性効果を有する接着剤を用いて 20 接着した場合の状態図。電気粘性を付与したまま被着体を保持している状態(a)に、外力が加えられても位置ずれを生じない状態(b)であることを示す図である。

【図3】ワーク全体を加熱する方法で接着剤を加熱硬化 して、熱膨張係数の異なる被着体を接合した場合の状態 図。(a)は被着体同士の相対位置がずれた状態、

(b) は硬化後にワークを常温に戻した時、ワークに反りを生じた状態を示す図である。

【図4】 導電性部分を有する被着体間に存在する接着剤 に電界を印加し、流れる電流を検出して、被着体間の位 30 置合わせを行なう接着方法を示す概略図。

【図5】本発明の電気粘性液体を用いて位置ずれがない ように仮固定した後に接着接合を行なう接着方法の例を 示した図。 28 【図6】 本発明の接着方法により作成されたインクジエット記録用ヘッドの構成例。

【図7】図6のヘッドの断面図。

【符号の説明】

- 1 被着体
- 2 被着体
- 3 従来型の接着剤
- 4 電気粘性効果のある接着剤
- 5 高圧電源
- 0 6 スイッチ
 - 7 ステージ
 - 8 絶縁体
 - 9 Χ-Υ-θステージ
 - 10 電流計
 - 11 中央演算装置
 - 12 パルスモータ
 - 13 パルスモータ
 - 14 パルスモータ
 - 15 ガラス部材
- 0 16 ガラス部材
 - _ 114_ -
 - 17 導電部
 - 18 導電部
 - 19 電気粘性液体
 - 20 基板
 - 21 電気-機械変換素子(圧電材料)
 - 22 流路板
 - 23 インク室
 - 24 インク供給管
 - 25 ノズルプレート
- 26 ワイヤボンディング
 - 27 溝部
 - 28 電極
 - 29 チャンネル間隔壁
 - 30 振動板

[図1] 【図2】 【図3】

